



Ra-01SCH 规格书

版本 V1.1.0

版权 ©2022

文件履历表

版本	日期	制定/修订内容	制定	核准
V1.1.0	2022.11.10	首次制定	杨纪业	关宁

目录

1. 产品概述	4
1.1. 特性	5
2. 主要参数	6
2.1. 静电要求	6
2.2. 电气特性	7
3. 外观尺寸	8
4. 管脚定义	9
5. 原理图	10
6. 设计指导	11
6.1. 应用指导电路	11
6.2. 推荐 PCB 封装尺寸	12
6.3. 天线的安装	12
6.4. 供电	12
6.5. GPIO 电平转换	13
6.6. 软件的编写	14
7. 常见问题	15
7.1. 影响传输距离因素	15
7.2. 模块使用注意事项	15
7.3. 对模块造成干扰的因素	15
8. 存储条件	16
9. 回流焊曲线图	16
10. 产品包装信息	17
11. 联系我们	17
免责声明和版权公告	18
注 意	18

1. 产品概述

Ra-01SCH 是由安信可科技设计开发的 LoRa 系列模组。该模组用于超长距离扩频通信，其射频芯片 LLCC68 主要采用 LoRa™远程调制解调器，用于超长距离扩频通信，抗干扰性强，能够最大限度降低电流消耗。借助 SEMTECH 的 LoRa™专利调制技术，LLCC68 具有超过-129dBm 的高灵敏度，+22dBm 的发射功率，传输距离远，可靠性高。同时，相对传统调制技术，LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势，解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。

可广泛应用于自动抄表，家庭楼宇自动化，安防系统，远程灌溉系统等。

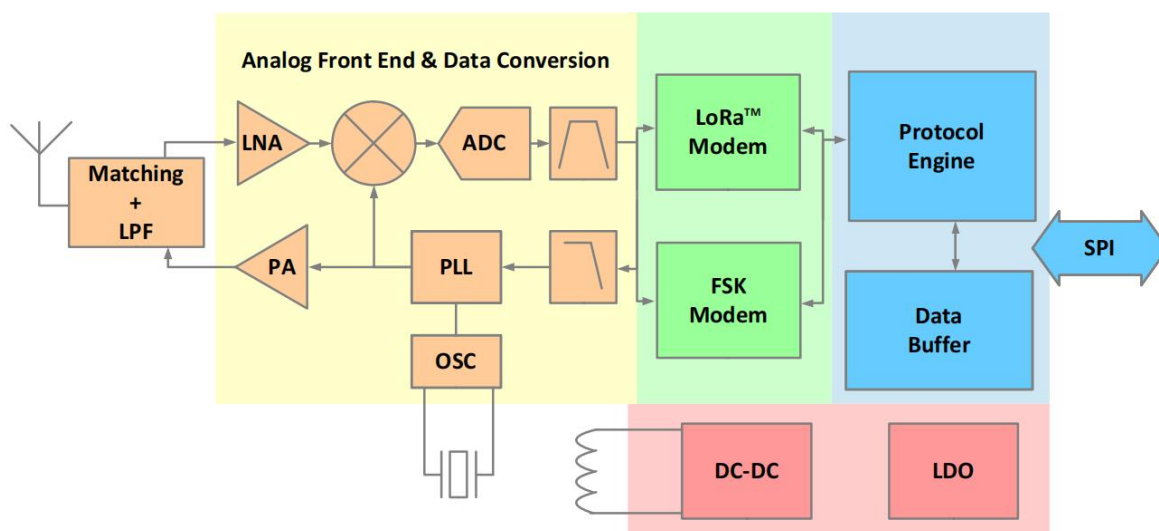


图 1 主芯片架构图

1.1. 特性

- 支持 FSK、GFSK、LoRa®调制方式
- 支持频段 803MHz~930MHz
- 工作电压为 3.3V，最大输出功率+22dBm，最大工作电流为 120mA
- 接收状态下具有低功耗特性，接收电流最低为 4.2mA，待机电流为 0.6mA
- 高灵敏度：低至-129dBm
- 支持扩频因子 SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11
- 小体积双列邮票孔贴片封装
- 模块采用 SPI 接口，使用半双工通信，带 CRC、高达 256 字节的数据包引擎
- 天线接口兼容邮票孔/圆孔和 IPEX 等多种接法，支持更多的方案选型

2. 主要参数

表 1 主要参数说明

型号	Ra-01SCH
封装	SMD-16
尺寸	17.0*16.0*3.2(±0.2)mm
天线形式	兼容半孔焊盘/通孔焊盘（需焊接天线）/IPEX 座子
频谱范围	803MHz~930MHz
工作温度	-40℃ ~ 85℃
存储环境	-40℃ ~ 125℃, < 90%RH
供电范围	供电电压 2.7~3.6V，典型值 3.3V，电流大于 200mA
支持接口	SPI
可编程比特率	最高达到 300kbps

2.1. 静电要求

Ra-01SCH 是静电敏感设备，在搬运时需要采取特殊预防措施。



图 2 ESD 防静电图

提示：

Ra-01SCH 模块是静电敏感设备（ESD），需要特殊的 ESD 预防措施，通常应将其应用于 ESD 敏感组件。 必须在结合 Ra-01SCH 模块的任何应用的整个处理，运输和操作过程中，采用正确的 ESD 处理和包装程序。 请勿用手触摸模块或使用非抗静电烙铁进行焊接，以免损坏模块。

2.2. 电气特性

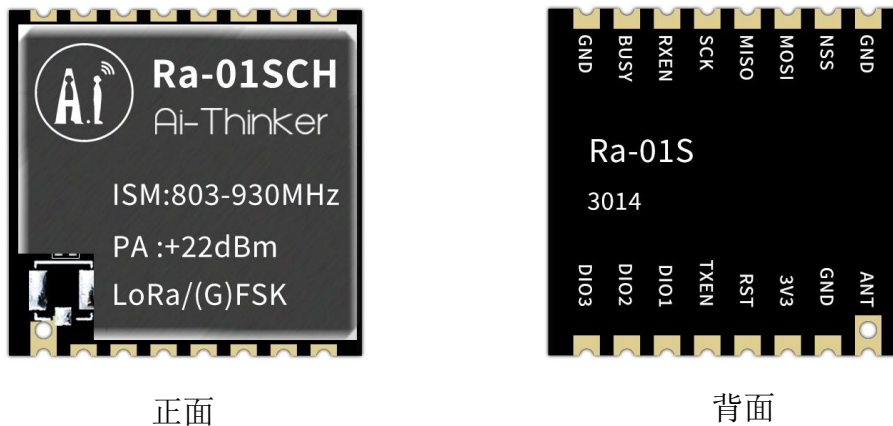
表 2 电气特性表

参数	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压 VCC	2.7	3.3	3.6	V
IO Output High Level (VOH)	2.4	-	-	V
IO Output Low Level (VOL)	-	-	0.4V	V
IO Input High Level (VIH)	2.0	-	3.6	V
IO Input Low Level (VIL)	-0.3	-	0.8	V

表 3 SPI 接口特性

符号	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Fsck	SCK 频率	-	-	-	10	MHz
tch	SCK 高电平时间	-	50	-	-	ns
tcl	SCK 低电平时间	-	50	-	-	ns
trise	SCK 上升时间	-	-	5	-	ns
tfall	SCK 下降时间	-	-	5	-	ns
tsetup	MOSI 建立时间	从 MOSI 变化到 SCK 上升沿	30	-	-	ns
thold	MOSI 维持时间	从 SCK 上升沿到 MOSI 变化	20	-	-	ns
tnsetup	NSS 建立时间	从 NSS 下降沿到 SCK 上升沿	30	-	-	ns
tnhold	NSS 维持时间	从 SCK 下降沿到 NSS 上升沿, 正常模式	100	-	-	ns
tnhigh	spi 访问间隔的 NSS 高电平时间	-	20	-	-	ns
T_DATA	DATA 维持与建立时间	-	250	-	-	ns
Fsck	SCK 频率	-	-	-	-	ns

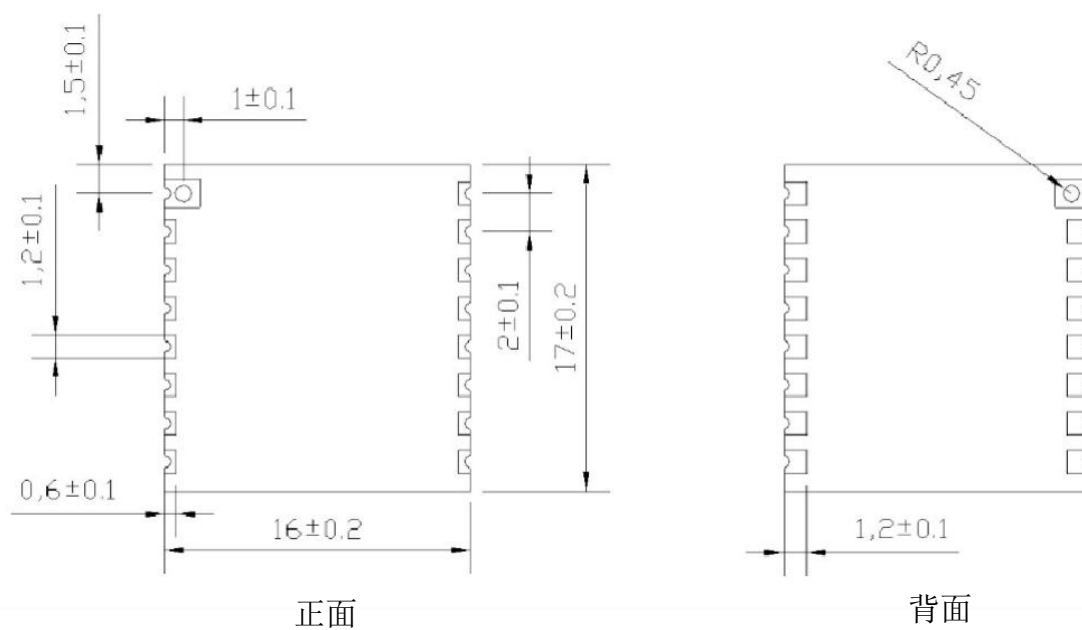
3. 外观尺寸



正面

背面

图3 外观图（渲染图仅供参考，以实物为准）



正面

背面

图4 尺寸图

4. 管脚定义

Ra-01SCH 模组共接出 16 个管脚，如管脚示意图，管脚功能定义表是接口定义。

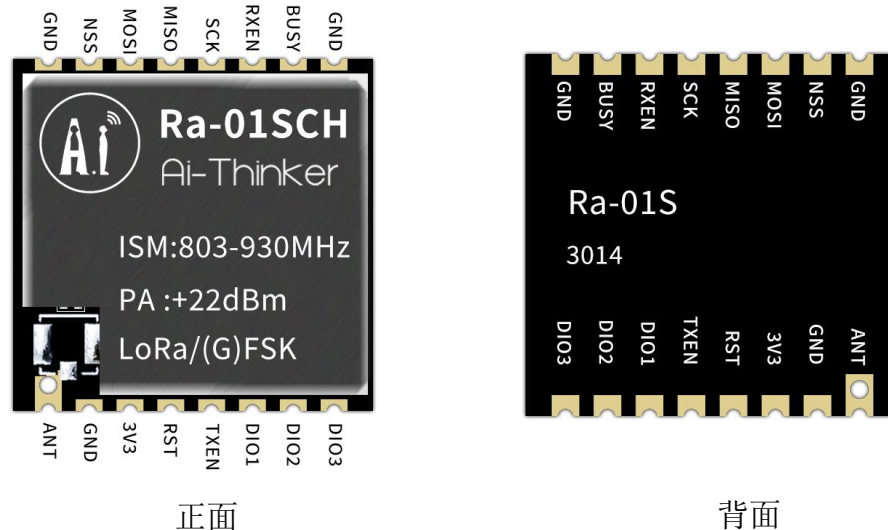


图 5 管脚示意图

表 4 管脚功能定义表

脚序	名称	功能说明
1	ANT	接天线
2	GND	接地
3	3.3V	典型值 3.3V 供电
4	RESET	复位脚
5	TXEN	射频控制端口
6	DIO1	数字 IO1 软件配置
7	DIO2	数字 IO2 软件配置
8	DIO3	数字 IO3 软件配置
9	GND	接地
10	BUSY	状态指示引脚，务必连接到主控 MCU 的 IO 口
11	RXEN	射频控制端口
12	SCK	SPI 时钟输入
13	MISO	SPI 数据输出
14	MOSI	SPI 数据输入
15	NSS	SPI 片选输入
16	GND	接地

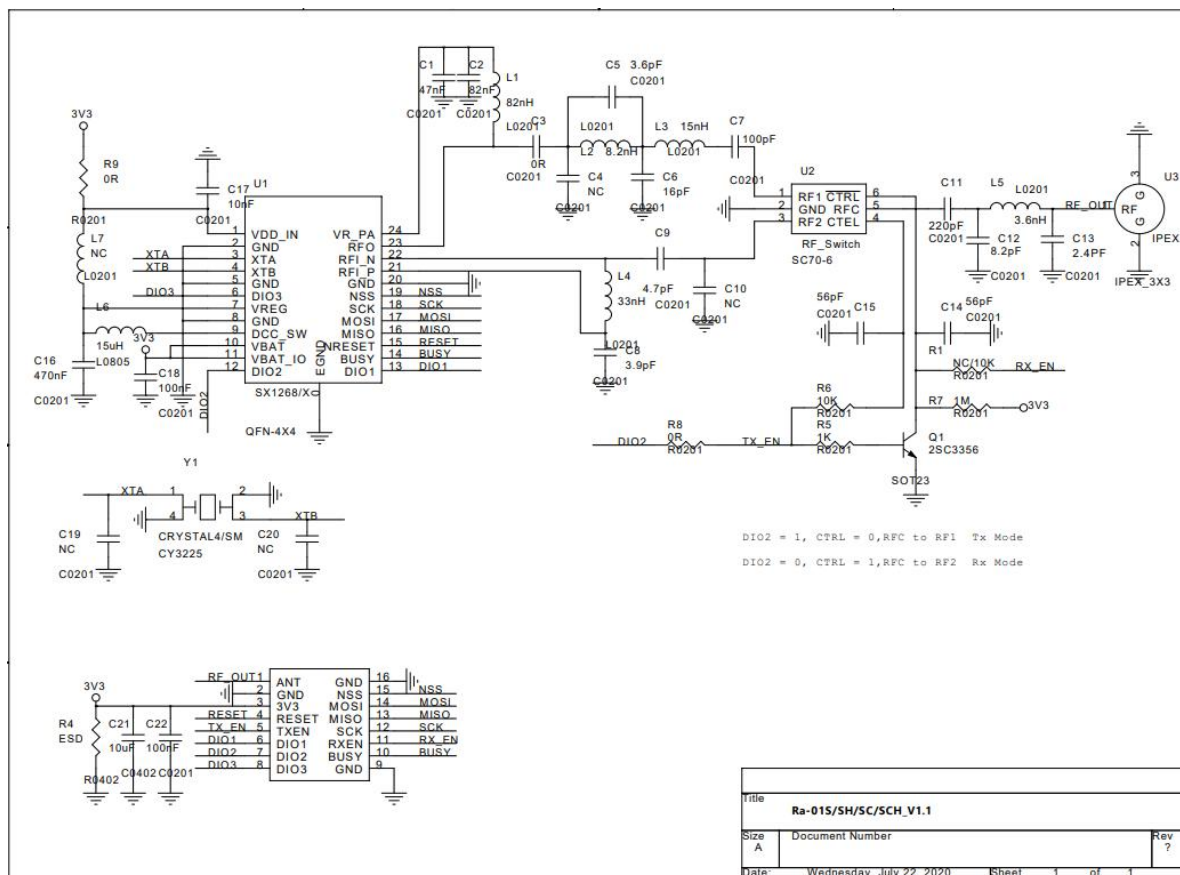
LLCC68 的 3 个通用 IO 引脚在 LoRa™模式下均可用。它们的映射关系取决于 RegDioMapping1 和 RegDioMapping2 这两个寄存器的配置。

表 5 IO 口功能映射表

操作模式	DIOx 映射	DIO3	DIO2	DIO1
全部	00	CadDone	Fhss Change Channel	RxRimeout
	01	Valid Header	Fhss Change Channel	Fhss Change Channel
	10	PayloadCrc Error	Fhss Change Channel	CadDetected
	11	-	-	-

5. 原理图

图 6 原理图



6. 设计指导

6.1. 应用指导电路

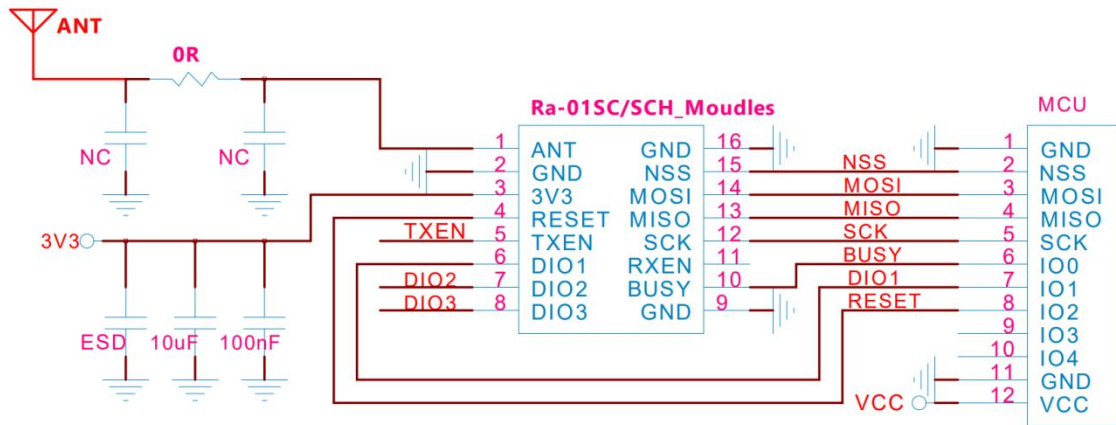


图 7 应用指导电路

- 与主控 MCU 的通信接口，除了 SPI 接口外，还要把 BUSY/DIO1 连接到主控 MCU 的 IO 口。

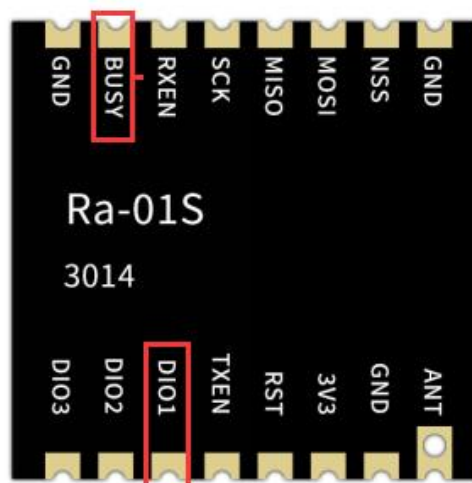


图 8 BUSY/DIO1 应用注意事项

- 如果天线焊接在主控板上，建议在天线接口处预留派型匹配电路。

6.2. 推荐 PCB 封装尺寸

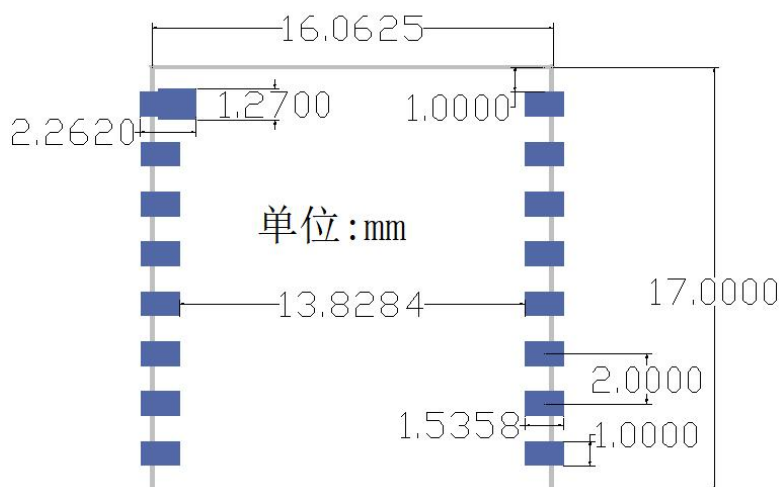


图 9 推荐 PCB 封装尺寸图

6.3. 天线的安装

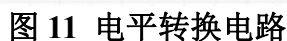
- Ra-01SCH 需要焊接天线使用，模块上兼容了半孔焊盘/圆孔焊盘和 IPEX 座子。
- 为了天线能达到最优的效果，天线装配的位置要远离金属件。
- 天线安装结构对模块性能有较大影响，务必保证天线外露,最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时，可使用优质的天线延长线,将天线延伸至机壳外部。
- 天线切不可安装于金属壳内部，将导致传输距离极大削弱。

6.4. 供电

- 推荐 3.3V 电压，峰值 200mA 以上电流。
- 建议使用 LDO 供电；如使用 DC-DC 建议纹波控制在 30mV 以内。
- DC-DC 供电电路建议预留动态响应电容的位置，可以在负载变化较大时，优化输出纹波。
- 3.3V 电源接口建议增加 ESD 器件。
- 在针对模块设计供电电路时，供电电流推荐保留 30%以上余量,有整机利于长期稳定地工作；
- 请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏；



- 模组外围引出了一些 IO 口，如需使用建议在 IO 口上串联 10-100 欧姆的电阻。这样可以抑制过冲，使两边电平更平稳。对 EMI 和 ESD 都有帮助。
- 特殊 IO 口的上下拉，需参考规格书的使用说明，此处会影响到模组的启动配置。
- 模组的 IO 口是 3.3V，如果主控与模组的 IO 口电平不匹配，需要增加电平转换电路。
- 如果 IO 口直连到外围接口，或者排针等端子，建议在 IO 口走线靠近端子处预留 ESD 器件。



6.6. 软件的编写

- 此模块为 LLCC68+外围电路，用户可以完全按照 LLCC68 芯片手册进行操作。
- DIO1/DIO2/DIO3 是一般通用的 IO 口，可以配置成多种功能。
- 其中射频开关 TX/RX 的控制，默认由模组内部电路完成。但设计上预留了接口，可以实现外部 MCU 控制。如需外部 MCU 控制，请联系安信可技术人员，更换模组 BOM。
- LLCC68 与 SX1262/SX1268 的差异：

（1）、SX1262/SX1268 支持扩频因子 SF5,SF6,SF7,SF8,SF9,SF10,SF11,SF12;

SX1262/SX1268 可设置的扩频因子与接收带宽

LoRa@ Rx/Tx, BW = 7.8 - 500 kHz,

SF5 TO SF12, BR=0.018 - 62.5 Kb/S

（2）、LLCC68 支持扩频因子 SF5,SF6,SF7,SF8,SF9,SF10,SF11;

LLCC68 可设置的扩频因子与接收带宽

LoRa@ Rx/Tx, BW = 125 - 250 - 500 kHz,

LoRa@, SF=5-6-7-8-9 for BW=125kHz,

LoRa@, SF=5-6-7-8-9-10 for BW =250 kHz,

LoRa@, SF=5-6-7-8-9-10-11 for BW=500 kHz.

7. 常见问题

7.1. 影响传输距离因素

- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减;
- 温度、湿度、同频干扰，会导致通信丢包率提高;
- 地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差;
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差。
- 天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重;
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高，距离越近);
- 室温下电源低压低于推荐值，电压越低发功率越小;
- 使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

7.2. 模块使用注意事项

- 检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏。
- 检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动。
- 确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性。
- 确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件。
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

7.3. 对模块造成干扰的因素

- 附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰;
- SPI 上时钟波形不标准，检查 SPI 线上是否有干扰，SPI 总线走线不宜过长;
- 电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性;
- 延长线、馈线品质差或太长，也会造成误码率偏高;

8. 存储条件

密封在防潮袋中的产品应存储在 $<40^{\circ}\text{C}/90\%\text{RH}$ 的非冷凝大气环境中。

模组的潮湿敏感度等级 MSL 为 3 级。

真空袋拆封后，在 $25\pm 5^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$ 下，必须在 168 小时内使用完毕，否则就需要烘烤后才能二次上线。

9. 回流焊曲线图

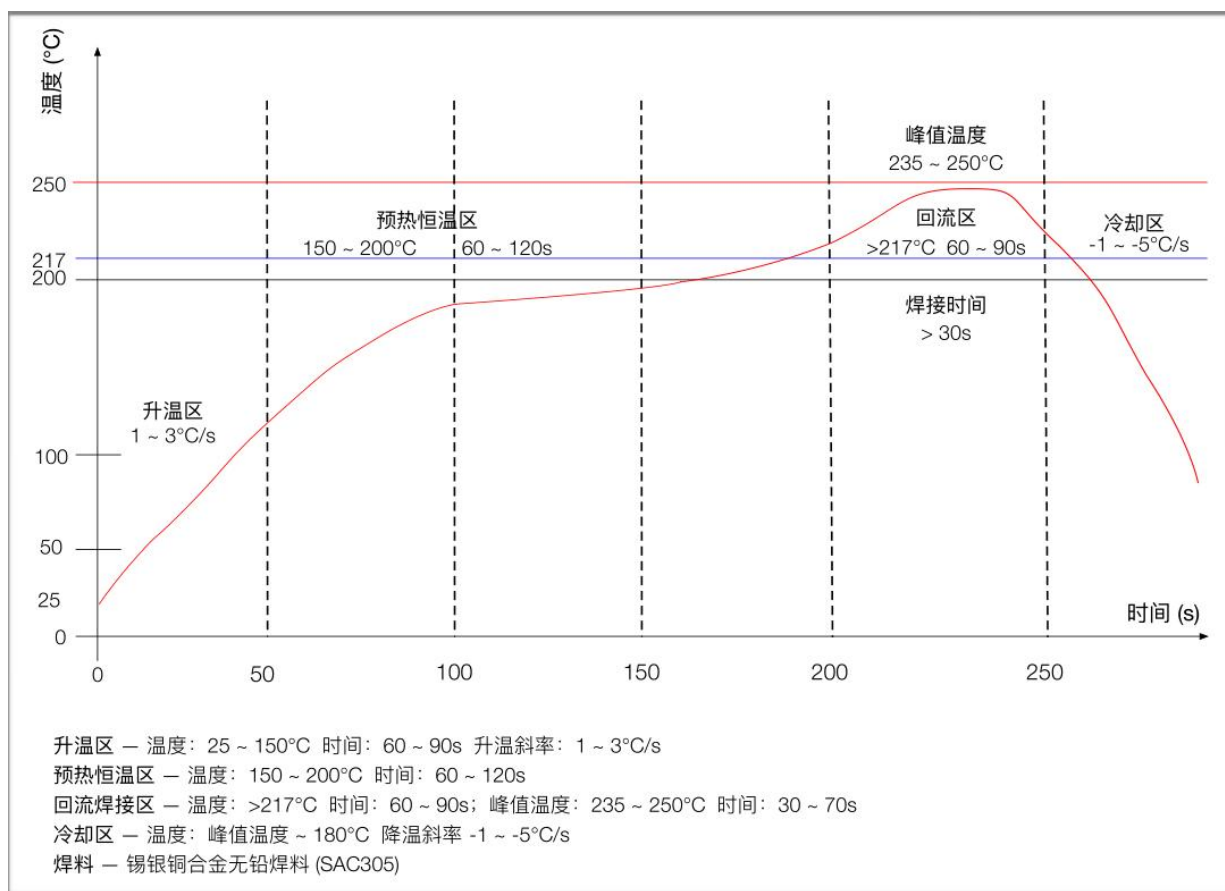


图 12 回流焊曲线

10. 产品包装信息

如下图示，Ra-01SCH 的包装为编带，800pcs/盘。如下图所示：



图 13 编带包装图

11. 联系我们

[安信可官网](#)

[官方论坛](#)

[开发 DOCS](#)

[安信可领英](#)

[天猫旗舰店](#)

[淘宝店铺](#)

[阿里国际站](#)

技术支持邮箱：support@aithinker.com

国内商务合作：sales@aithinker.com

海外商务合作：overseas@aithinker.com

公司地址：深圳市宝安区西乡固戍华丰智慧创新港 C 栋 403、408-410

联系电话：0755-29162996



问问安信可



安信可公众号

免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为安信可实验室测试所得，实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

最终解释权归深圳市安信可科技有限公司所有。

注 意

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。

深圳市安信可科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，深圳市安信可科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是深圳市安信可科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。